

	項目	MFR	密度	引張破壊強さ	引張破壊伸び	曲げ弾性率	硬度	ピカット軟化温度	脆化温度	主な特長	主な用途
	試験方法	JIS K7210	JIS K7112	JIS K7113	JIS K7113	JIS K7171	JIS K7215	JIS K7206	JIS K7216		
	単位	g/10min	kg/m ³	MPa	%	MPa	HDD	°C	°C		
フィルム	0540F	4	904	42	715	140	44	81	<-75	超低温シール	貼合用・共押出・改質
	1540F	4	913	39	730	190	51	97	<-75	低温シール	貼合用・共押出
	2040F	4	918	36	755	280	52	104	<-75	シール・抗ブロッキング	貼合用・共押出
	2040FC	5	919	36	755	280	52	104	<-75	抗ブロッキング・透明性	貼合用・共押出
	2540F	4	923	36	760	340	56	107	<-75	抗ブロッキング	貼合用・共押出
	3540F	4	931	37	780	520	61	114	<-75	耐熱・耐ボイル	貼合用・共押出
	3540FC	3.6	931	35	780	520	61	114	<-75	耐熱・耐ボイル・透明性	貼合用・共押出
	3540N	4	931	37	780	520	61	114	<-75	無添加・耐熱・耐ボイル	無添加フィルム
	3570FC	6	931	35	780	510	60	114	<-75	耐熱・耐ボイル・透明性	貼合用・共押出
	4040F	4	937	37	780	760	64	119	<-75	耐熱	貼合用・共押出
	4040FC	3.5	938	32	830	850	65	120	<-75	耐熱・透明性	貼合用・共押出
	140HK	3.5	937	37	780	760	64	119	<-75	無添加・耐熱・剛性	無添加フィルム
	4540F	4	944	28	800	920	67	123	<-75	耐熱・耐セミレトルト	貼合用・共押出
	0520F	2	904	43	690	140	44	82	<-75	超低温シール	貼合用・共押出
	1520F	2	913	40	700	190	51	98	<-75	低温シール	貼合用・共押出
	2525F	2.5	926	36	715	380	57	113	<-75	高強度・高剛性	高強度フィルム・一般高強度
	2515HF	0.9	925	36	715	370	56	112	<-75	高強度	重包装
	20B	2.2	921	36	710	290	54	105	<-75	成形性・高透明	高透明&高強度フィルム
125FN	2.2	924	32	750	360	57	107	<-75	無添加・成形性	無添加高強度フィルム	
射出	613A	30	913	30	850	190	50	87	<-75	ESCR	射出・シール容器ふた
	631J	20	931	23	800	500	60	107	<-60	耐熱・剛性	射出
押出ラミ	015AN	14	911	23	790	210	49	83	<-75	低温シール	押出ラミネーション
	021GT	6	919	28	780	290	55	95	<-75	高速液体充填	押出ラミネーション
	022GS	8	904	30	810	150	48	78	<-75	高速液体充填・超低温高速シール	押出ラミネーション

※ 上記の数値は代表値であり規格値ではありません。
 ※ 本表の測定値はプレスシートによるものです。

宇部丸善ポリエチレン株式会社

営業部
 〒105-6791
 東京都港区芝浦1-2-1 シーパンスN館
 TEL (03)5419-6165 FAX(03)5419-6249

開発部
 〒290-8550
 千葉県市原市五井南海岸8-1 宇部興産(株)内
 TEL(0436)23-5124 FAX(0436)23-5352